東海大學研發成果技術移轉發明人技術自評表

（粗線框內資料為可公開揭露資訊）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研發成果名稱 |  | | | |
| 發明人代表 | 姓名 |  | 單位/職稱 |  |
| 研發成果歸屬 | □本校  □共有（註：請檢附共有合約書，並請填寫下列共有單位名稱及成果歸屬比例）  本校【 ％】、共有單位 【 ％】 | | | |
| 研發成果來源 | □是 □否 為敏感性科技。（若是，請務必填寫成果來源） | | | |
| □國科會　□農業部　□經濟部　□其他補助機關：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □一般產學合作計畫　□本校教師職務成果（勾選本項者，免填下列欄位） | | | |
| 計畫編號： 　校內計畫序號：  計畫名稱： | | | |
| 適用產業別  （最多可選五項） | □積體電路產業　□電腦及週邊產業 □通訊產業　　 □光電產業  □精密機械產業　□運輸工具產業　 □機械設備製造 □製藥工業  □農藥工業　　　□生物技術產業　 □食品製造業　 □化學材料製造業  □化學製品製造業□石油及煤製品製造業□電子產業 □橡膠製品製造業  □金屬製品製造業□非金屬製品製造業　□紡織業　　 □印刷電路板  □出版業　　 □營建業　　　　 □環境檢測　 □諮詢顧問業  □其他：＿＿＿＿＿＿＿ | | | |
| 研發成果領域別  （請先選大類，再選細項，**可複選**） | □資通 電控 | □資訊工程　□電信工程　□電腦通訊　□微電子工程  □網路科技　□光電工程　□電力工程　□自動化控制 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| □工程 科技 | □機械工程　□土木工程　□水利工程　□材料工程 □環境工程　□醫學工程　□奈米科技　□微流體晶片 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| □生物 科技 | □基因工程　□生醫檢測　□生物藥學　□生物晶片 □微生物　　□動物疫苗　□資電晶片　□蛋白質工程 □保健食品　□農業技術　□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| □材料 化工 | □藥物化學　□材料化學　□光電材料　□化妝品化學　 □分析化學　□生醫材料　□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| □管理 | □資訊系統管理　□工業管理　□電信管理 □企業管理模式　□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| □其他 | □生活應用　□其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 智慧財產權 | □專門技術知識（Know-How）  □專利申請中（專利申請號：＿＿＿＿＿）  □已獲准專利（請續填以下資料）  核准國家：  專利證書號碼：  專利權期限：　　年　　月　　日～　　年　　月　　日  □新物種  □其他： | | | |
| 技術內容摘要  （至少100字） |  | | | |
| 技術成熟度 | □量產 □試量產 □雛型 □實驗室階段 □概念形成及分析  □其他：（請說明） | | | |
| 應用市場潛力 | （請填寫與現有技術的差異性？效能提昇為何？應用面？） | | | |
| 研發成果承接技術廠商資格 | 一、產業類別：  二、應具備之專門技術：  三、應有之機具設備：  四、應有之研究或技術人員人數：  五、其他條件： | | | |
| 預期利用範圍及 產品說明 | （以列舉的方式說明） | | | |
| 國內廠商之接受度 | □已具備足夠能力被承接，應有技術移轉之興趣  □有能力承接但市場尚小 | | | |
| 技術市場性 | 1. 技術使用市場：□國內：目前可承接技術廠商家數（約） 　 家   未來可利用廠商家數（約） 　 家  □國外廠商為主   1. 產品市場：□國內市場年產值（約）新臺幣 元   □國外市場年產值（約）新臺幣 元 | | | |
| 技術創新度/優點 | □全新技術：□國內全新技術，國外已有類似技術  □世界性之全新技術  □改良技術：現有技術分析：  改良技術效果：  □其它說明： | | | |
| 技術移轉後續工作 預估分析 | （約 　 年後可有產品上市或達成預期效果） | | | |
| 建議授權方式 | □非專屬授權（國內合格廠商皆可獲得授權）  □專屬授權（理由： ） | | | |
| 技術作價評估 | 1. 權利金：新臺幣 元 2. 衍生利益金：□定額，新臺幣 元   □百分比： 　 ％（以產品銷售額計算） | | | |
| 推薦廠商 |  | | | |
| 備註 |  | | | |

發明人代表：　　　　　　　　　　　　　　（簽章）　　日期：　　　年　 　 月　 　日

＊東海大學（以下簡稱本校）為雙方業務合作聯繫之目的，須蒐集辦理技轉相關程序資訊所需之姓名、職稱、住址、行動電話、電子郵遞地址、金融機構帳戶之號碼與姓名、身分證統一編號、年齡、性別、出生年月日等個人資料(辨識類：C001辨識個人者、C002辨識財務者、C003政府資料中之辨識者；特徵類：C011個人描述)，以在雙方合作關係存續期間及地區內進行必要之聯繫。

＊本校於蒐集您的個人資料時，如有欄位未確實填寫，則可能對雙方之合作聯繫有所影響。如欲更改個人資料或行使其他個人資料保護法第3條的當事人權利，請洽本校產學與育成中心。

東海大學研發成果技術授權發明人資料表

申請日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技術名稱 | |  | | | | |
| 本案發明人共 位 | | | | | | |
| 1 | 姓名  (中文/英文) | |  | 貢獻比重 | % | |
| 服務單位 | |  | 職 稱 |  | |
| 身分證字號或護照字號 | |  | 戶籍住址 |  | |
| 電 話 | |  | E-mail |  | |
| 傳 真 | |  |  |  | |
| 2 | 姓名  (中文/英文) | |  | 貢獻比重 | % | |
| 服務單位 | |  | 職 稱 |  | |
| 身分證字號或護照字號 | |  | 戶籍住址 |  | |
| 電 話 | |  | E-mail |  | |
| 傳 真 | |  |  |  | |
| 3 | 姓名  (中文/英文) | |  | 貢獻比重 | % | |
| 服務單位 | |  | 職 稱 |  | |
| 身分證字號或護照字號 | |  | 戶籍住址 |  | |
| 電 話 | |  | E-mail | |  |
| 傳 真 | |  |  | |  |

\*發明人如超過3人，請自行複製本頁。

\*英文姓名需與護照一致。

\*此技術研發成果之貢獻比重：係依「東海大學研究發展成果管理辦法」辦理，於技術授權時，發明人之權益收入分配除另有約定外，亦將按上述貢獻比分配。